

2010 上海应用材料研讨会

2010 Shanghai Workshop on Applied Materials (SWAM 2010)

(第二轮通知)

由上海应用技术学院、上海硅酸盐学会、上海新材料行业协会主办的“2010 上海应用材料研讨会”将于 2010 年 10 月 21-23 日在上海应用技术学院召开。本次会议规模预计在 150 人左右，分金属材料、无机功能材料、高分子材料、特种材料四个分会场。会议邀请 973 首席科学家、上海应用技术学院校长卢冠忠教授和中国工程院院士王国栋教授共同担任主席，邀请国内外知名教授、专家莅临会议，欢迎从事材料设计、制备、表征和应用的广大科技人员和研究生参加。本届研讨会将为参会者提供交流新思想、切磋新技术，总结中国应用材料领域研究的新成果、技术开发的新进展，探讨应用材料领域发展的新动态和新趋势，促进本领域的科技创新和成果转化的舞台。

会议主席：

卢冠忠（973 首席科学家、上海应用技术学院院长）
王国栋（中国工程院院士）

会议学术委员会：

主任：王国栋（中国工程院院士）
委员：范世骝（中国科学院上海硅酸盐研究所）
金鸣林（上海应用技术学院）
黄存新（北京人工晶体研究院）
Hideo Kimura（日本国立物质材料研究机构）
李旭东（兰州理工大学）
Paula Vilarinho（葡萄牙阿威罗大学）
潘世烈（中国科学院新疆理化技术研究所）
单爱党（上海交通大学）
王国建（同济大学）
万钢俊（上海交通大学）
D.H. Yoon（韩国成均馆大学）
杨春晖（哈尔滨工业大学）
张金仓（上海大学）
祝迎春（中国科学院上海硅酸盐研究所）
张庆礼（中国科学院安徽光学精密机械研究所）

会议组织委员会：

主任：徐家跃（上海应用技术学院）
委员：何宜柱（安徽工业大学）
江向平（景德镇陶瓷学院）
孔勇发（南开大学）
刘晓荣（上海应用技术学院）
孙 智（中国矿业大学）
谢华清（上海第二工业大学）
袁荣鑫（常熟理工学院）
于治水（上海工程技术大学）

会议秘书组：

欧阳春发（组长）

江国健

单晓茜

重要时间：摘要提交截止日期：2010年9月20日
 会议注册截止日期：2010年10月21日
 论文提交截止日期：2010年10月22日
 会议日期：2010年10月21-23日

会议地点：上海应用技术学院（上海市徐汇区漕宝路120号，位于上海光大会展中心与桂林公园之间）

联系电话：021-64942815、021-64942812

会议语言：汉语（特种材料分会场正式语言为英语）

会议论文：会议论文经审稿通过后可在《人工晶体学报》、《硅酸盐通报》、《热处理》等期刊上发表。

会议注册：会议注册费1000元/人，研究生凭本人学生证可享受500元注册优惠。为鼓励研究生参加学术交流，部分研究生可申请免收注册费（不能参加部分活动）。

会议日程安排：

日期	时间	内容	地点
10月21日	9:00-21:00	报到注册	上海应用技术学院办公楼
10月22日	9:00-9:30	开幕式	上海应用技术学院 图书馆报告厅
	9:30-9:45	合影	
	9:50-12:00	学术报告	
	12:00-13:00	午餐	
	13:00-15:30	学术报告	
	15:30-15:45	茶歇	
	15:45-18:00	学术报告	
	18:30	晚宴	上海豪生棕榈滩大酒店
10月23日	上午	合校10周年庆典 学术交流	奉贤新校区
	下午	组织参观	世博体验之旅、周庄之行

2010上海应用材料研讨会组委会
2010年8月30日